

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2006-75531

(P2006-75531A)

(43) 公開日 平成18年3月23日(2006.3.23)

(51) Int. Cl.

A61B 8/12 (2006.01)

F1

A61B 8/12

テーマコード(参考)

4C601

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 23 頁)

(21) 出願番号

特願2004-266031 (P2004-266031)

(22) 出願日

平成16年9月13日(2004.9.13)

(71) 出願人

000000376

オリンパス株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号

(74) 代理人

100076233

弁理士 伊藤 進

(72) 発明者

佐藤 雅俊

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オ

リンパス株式会社内

(72) 発明者

児玉 啓成

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目4番2号 オ

リンパス株式会社内

Fターム(参考) 4C601 BB03 BB13 BB14 BB26 EE10

EE13 EE16 EE20 FE01 GA02

GA03 GB41 GC02 GC07 GC10

GC23

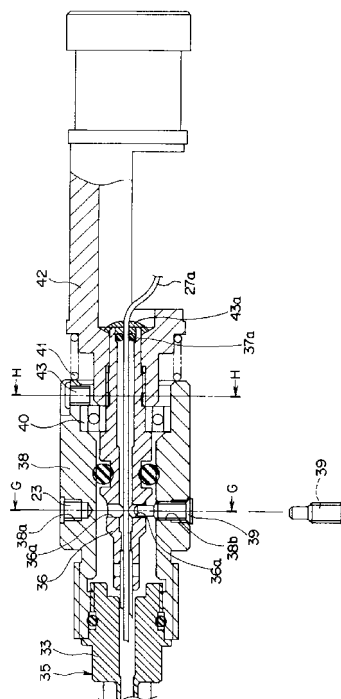
(54) 【発明の名称】 超音波プローブ

(57) 【要約】

【課題】簡単な構成で口金の後端側の開口を封止して超音波媒体の漏れを防ぐとともに、組立て性を向上することができる超音波プローブを提供すること。

【解決手段】本発明の超音波プローブ1は、口金36の基端側の開口端より、内部に充填された超音波媒体52の漏れを防ぐためのリング37aを挿入するとともに、このリング37aの上から前記口金36の開口端を覆うように接着剤43aを設けることにより、前記口金36の開口端を封止する。また、この接着剤43aは、フレキシブルシャフト27内から延設される同軸ケーブル27aを前記口金36の内部に固定する同時に前記口金36の開口端をコネクタ本体52に固定する。

【選択図】図22



【特許請求の範囲】

【請求項 1】

体内へ挿入される挿入部を構成する、超音波媒体が充填されるチューブ状のシースと、前記シースの先端部側に配置され、超音波振動子を配設した回転可能なハウジングと、前記ハウジングの基端側に結合され、前記ハウジングを回転動作させるフレキシブルシャフトと、前記フレキシブルシャフト内に挿通されたケーブルと、前記フレキシブルシャフトの基端側が内包されるインナユニットと、前記インナユニット内に回転可能に配置され、前記フレキシブルシャフトの基端側が結合された管状の口金とを有する超音波プローブにおいて、

前記口金の基端側の開口端にリングを配置し、前記リングの外周に前記口金が密着するように構成するとともに前記リングの内周には前記ケーブルが密着して挿通するように構成し、さらに前記リング及び前記口金の開口端を封止したことを特徴とする超音波プローブ。

10

【請求項 2】

前記リング及び前記口金の開口端を封止することによって、前記ケーブルを前記口金に対して固定することを特徴とする請求項 1 に記載の超音波プローブ。

【請求項 3】

前記口金の基端側と結合して前記口金とともに回転可能に配置されたコネクタ本体とを有し、

前記リング及び前記口金の開口端を封止することによって、前記口金の開口端と前記コネクタ本体とを固定することを特徴とする請求項 1 に記載の超音波プローブ。

20

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、内視鏡の処置具挿通チャンネル等を介して体腔内に導入され、この体腔内で超音波の送受信を行って超音波断層像を得る超音波プローブに関する。

【背景技術】

【0002】

従来より、超音波振動子から生体組織に対して超音波を送受信して生体組織の断層像を得る超音波診断装置が種々提案されている。このような超音波診断装置は、細径の超音波プローブを内視鏡の処置具挿通チャンネル等を介して体腔内に導入し、体腔内の病変を超音波画像としてモニタ画面上に表示させて超音波観察を行うものがある。

30

【0003】

また、近年では、体腔内の病変の形状や体積、周辺臓器との位置関係などの把握を容易に行える 3次元画像を得られる 3次元走査型の体腔内用細径超音波プローブも使用されている。

【0004】

このような 3次元画像を得られる超音波プローブの構造の一例が、例えば特開 2000-157546 号公報の超音波診断装置に開示されている。

この超音波診断装置の超音波プローブの先端部の構造は、前記公報明細書中に示されているように、超音波プローブの挿入部を構成する外シースの先端部に超音波振動子を設けたハウジングが配置されている。このハウジングの基端側には滑り軸受が固設されており、この滑り軸受の回転軸には基端側から延在するフレキシブルシャフトの先端部が一体的に固定されている。また、前記滑り軸受の摺動部には基端側から延在する、前記ハウジングの外形寸法と同じ或いはやや大きな外径寸法で構成された内シースの先端部が一体的に固定されている。そして、これらハウジング、滑り軸受、フレキシブルシャフト、内シースは、超音波媒体とともに外シース内に収められている。

40

【0005】

この構成により、超音波プローブが接続される図示しない駆動ユニットの動作にตอบสนองして、つまりフレキシブルシャフトの回転及び内シースのリニア進退により、超音波振動子

50

を設けたハウジングは回転動作しながらリニア進退動作して、3次元的な超音波走査を行える。

【0006】

この種の超音波プローブは、前記駆動ユニットからの回転動力を前記内シース内のフレキシブルシャフトに伝達する必要がある。図35にこのような駆動ユニットからの回転動力をフレキシブルシャフトに伝達するための伝達機構を示す従来の超音波プローブの構成例が示されている。

【0007】

図35に示すように、従来の超音波プローブ90は、前記内シースの基端部が固定されるインナ本体91と、フレキシブルシャフトの基端部が接続されて前記インナ本体91内に回転可能に配置された口金92と、この口金92の基端部に固定して回転動力を伝達するとともに、口金92内に挿通された同軸ケーブルを接続するためのコネクタ本体93とを有している。

10

【0008】

このインナ本体91の基端部にはベアリング96が設けられ、このベアリング96が前記インナ本体91から外れないようにインナ本体91の基端側側面部に設けた固定穴91cからロックピン98を挿入することにより固定している。また、前記インナ本体91の基端面と前記コネクタ本体93の先端面との間には、前記インナ本体91と前記コネクタ本体93との電気的導通を確保するための導通バネ97が配置されている。この構成により、図示しない駆動ユニットからの回転動力が前記コネクタ本体93と前記口金92を介して前記フレキシブルシャフトに伝達される。

20

【0009】

前記口金92の内部は、同軸ケーブル27を挿通した状態で超音波媒体が充填されている。また、前記コネクタ本体93に接続され且つ基端側に開口を有する前記口金92の基端側内部には、シール剤99と接着剤99aが設けられている。この構成より、前記口金92の開口を封止して内部の超音波媒体の漏れを防止している。

【0010】

前記超音波媒体の封止手段に関する従来例としては、例えば特開平10-277036号公報に記載の超音波プローブがある。

この提案による超音波プローブは、超音波媒体を充填した外シースの先端部開口端より、外シースの溶解点より高く且つ断熱性の高い材質のチップを挿入するとともに、このチップ先端の形状に合わせて、覆うように外シースを熱溶解させ、外シース開口端を封止している。

30

【0011】

このような超音波プローブでは、組立て性の向上化及び製造コストの低減化を目的として簡単な組立て手順で確実に超音波媒体を封止することが好ましい。

【特許文献1】特開2000-157546号公報

【特許文献2】特開平10-277036号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

40

【0012】

しかしながら、図35に示す従来例では、口金92の基端側から、同軸ケーブル27aが挿通されている状態にて内部にシール剤99を充填して水密にした後、接着剤99aを設けることにより、同軸ケーブル27aを口金92に固定し且つこの口金92の開口から超音波媒体が漏れないように封止していたため、作業しづらく、また、超音波媒体の封止状態も確認できないといった問題点があった。

【0013】

また、前記インナ本体91の側面上に設けた穴91bは、超音波媒体を内部に注入して、シール剤99を塗布した開閉ネジ94によって封止するためのもので、内部の回転体である口金92を仮止めすることができず、この口金92と前記コネクタ本体93との組立

50

て作業が困難であった。

【0014】

前記特開2000-157546号公報の従来例では、前記口金92の後端側の超音波媒体の封止に関する具体的な技術についてはなんら開示されてはならず、また、前記特開平10-277036号公報の従来例では、超音波プローブにおける外シースの先端部開口端の封止に関する技術であって、前記従来例と同様に、前記口金92の後端側の超音波媒体の封止に関する具体的な技術についてはなんら開示されていない。

【0015】

そこで、本発明は前記問題点に鑑みてなされたもので、簡単な構成で口金の後端側の開口を封止して超音波媒体の漏れを防ぐとともに、組立て性を向上することができる超音波プローブを提供することを目的とする。

10

【課題を解決するための手段】

【0016】

本発明の超音波プローブは、体内へ挿入される挿入部を構成する、超音波媒体が充填されるチューブ状のシースと、前記シースの先端部側に配置され、超音波振動子を配設した回転可能なハウジングと、前記ハウジングの基端側に結合され、前記ハウジングを回転動作させるフレキシブルシャフトと、前記フレキシブルシャフト内に挿通されたケーブルと、前記フレキシブルシャフトの基端側が内包されるインナユニットと、前記インナユニット内に回転可能に配置され、前記フレキシブルシャフトの基端側が結合された管状の口金とを有する超音波プローブにおいて、前記口金の基端側の開口端にリングを配置し、前記リングの外周に前記口金が密着するように構成するとともに前記リングの内周には前記ケーブルが密着して挿通するように構成し、さらに前記リング及び前記口金の開口端を封止したことを特徴とするものである。

20

【発明の効果】

【0017】

本発明の超音波プローブによれば、簡単な構成で口金の後端側の開口を封止して超音波媒体の漏れを防ぐとともに、組立て性を向上することができるといった利点がある。

【発明を実施するための最良の形態】

【0018】

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

30

【実施例1】

【0019】

図1乃至図13は本発明の一実施例の超音波プローブの構成を説明するためのもので、図1は超音波プローブの断面図、図2は図1の挿入部の先端部の拡大図、図3は図1のA-A線断面図、図4は図1のB-B線断面図、図5は図1のC-C線断面図、図6はハウジングとフレキシブルシャフトとの結合部分の断面図、図7は従来の超音波プローブのハウジングとフレキシブルシャフトとの結合部分の断面図、図8は図1の先端部を含む外シースの断面図、図9は図1の内シースの断面図、図10は図1のハウジングを含む先端部の断面図、図11は従来の超音波プローブのハウジングを含む先端部の断面図、図12はハウジングを含む先端部の変形例を示す断面図、図13は変形例に対応する従来例のハウジングを含む先端部の断面図である。

40

【0020】

図1に示すように、本実施例の超音波プローブ1は、体腔内へ挿入される挿入部を構成する、先端が閉塞されたチューブ状の外シース2と、この外シース2の先端部20側に配置され、挿入軸方向を中心にして回転及び進退動作可能な略円柱形状で、超音波振動子3aを設けたハウジング3bを有する振動子ユニット3と、前記ハウジング3bを回転動作させる多層コイルで形成したフレキシブルシャフト27を内包して前記ハウジング3bを進退動作させるチューブ状の内シース21と、前記外シース2の基端側を接続して図示しない駆動ユニットと着脱自在に接続するためのコネクタ部4と、を有している。そして、この外シース2内には蒸留水や流動パラフィン等、超音波伝達性と流動性を有する液体で

50

ある超音波媒体 5 2 が充填されている。

【 0 0 2 1 】

前記超音波プローブ 1 は、前記駆動ユニット（図示せず）から前記コネクタ部 4 を介して前記超音波振動子 3 a に、回転、もしくはリニア進退させる駆動力及び電子信号の伝達が行われるようになっている。

【 0 0 2 2 】

前記外シース 2 の先端部 2 0 の具体的な構成が図 2 に示されている。図 2 に示すように、先端部 2 0 には、ルーメン（以降、GW用ルーメンと称す）3 A が設けられている。この GW用ルーメン 3 A は、前記超音波プローブ 1 の挿入部を管腔に安全且つ容易に挿入させるためにガイドワイヤを挿通させるためのものである。なお、本実施例では、前記 GW 10
用ルーメン 3 A が無い構成であっても良い。

【 0 0 2 3 】

前記振動子ユニット 3 のハウジング 3 b の形成する凹部には、超音波振動子 3 a が配設されている。これにより、この超音波振動子 3 a からは、挿入軸方向に対して側方に超音波が出射される。

【 0 0 2 4 】

前記ハウジング 3 b の基端側は、内シース 2 1 内のフレキシブルシャフト 2 7 の先端部に接着固定されている。この接着方法及び構造については後述する。一方、前記内シース 2 1 は、前記コネクタ部 4 内の第 1 インナー本体 3 3（図 1 9 参照）に固定されている。したがって、前記フレキシブルシャフト 2 7 を回転させることによって前記ハウジング 3 b 20
が回転動作して超音波振動子 3 a は回転走査を行う。

【 0 0 2 5 】

図 1 に示すように、前記コネクタ部 4 は、主に、前記外シース 2、内シース 2 1 及びフレキシブルシャフト 2 7 とを接続して内装されるコネクタユニット 6 1 と、このコネクタユニット 6 1 の外装体であるグリップ 4 a と、このコネクタ部 4 を図示しない駆動ユニットに接続するための接続リング 5 と、を有している。

【 0 0 2 6 】

前記コネクタユニット 6 1 は、前記ハウジング 3 b と外シース 2 の先端部内面との間のクリアランス C L 1（図 2 参照）を小さく調節することができる調整機構を有している。つまり、前記コネクタユニット 6 1 の先端側には、調整機構としての前記外シース 2 の基 30
端部を固定する第 2 ホルダ 7 と、この第 2 ホルダ 7 を軸方向に移動可能に収容するとともに、任意の位置で固定可能な第 1 ホルダ 6 とが設けられている。

また、前記第 1 ホルダ 6 の基端側には第 3 ホルダ 8 が接合され、この第 3 ホルダ 8 の基端側には Oリング 1 0 c によって内シース 2 1 の外周を水密にするための第 4 ホルダ 9 が設けられている。

【 0 0 2 7 】

前記第 2 ホルダ 7 の先端側はテーパ形状に形成され、このテーパ形状に形成された部分に前記外シース 2 が装着される。そして、第 2 ホルダ 7 のテーパ形状部分とで前記外シース 2 を挟持するようにテーパ管 1 1 が設けられている。このテーパ管 1 1 は、その内面が前記第 2 ホルダ 6 のテーパ形状部分に合わせた形状で形成されている。また 40
、前記第 2 ホルダ 6 の先端側のテーパ形状部分近傍にはネジ溝が形成されており、このネジ溝を介してシース留め 1 2 が嵌合される。これにより、前記外シース 2 の基端部が第 2 ホルダ 6 に固定されるようになっている。

【 0 0 2 8 】

前記第 2 のホルダ 7 の外周面にはネジ溝が形成されており、このネジ溝と前記第 1 ホルダ 6 の先端側内周面に形成したネジ溝とが螺合することにより、前記第 2 ホルダ 7 が前記第 1 ホルダ 6 に対して軸方向に移動可能となっている。

すなわち、後述する超音波プローブ 1 の組み立て時に、前記第 1 ホルダ 6 に対し前記第 2 ホルダ 7 を螺合により軸方向に移動させることで、この第 2 ホルダ 7 と接続する外シース 2 の長さを調節することができる。これにより、予めコネクタユニット 6 1 との接合に 50

より内シース 2 1 の長さが決定されているので、外シース 2 の先端部内面との間のクリアランス C L 1 を小さくするようにハウジング 3 b を配置することができる。

【 0 0 2 9 】

前記第 2 ホルダ 7 は、前記ハウジング 3 b が小さいクリアランス C L 1 となるように位置調整後、図 3 に示すように、前記第 1 ホルダ 6 に設けられたネジ溝 1 6 a にネジ 1 6 を螺合することにより前記第 1 ホルダ 6 に固定される。なお、このネジ溝 1 6 a 及びネジ 1 6 には水密となる処理が施されるようになっている。

そして、前記第 2 ホルダ 7 の先端側外周面の一部にはネジ溝が形成されており、このネジ溝と管部材 1 3 の先端側内周面に形成したネジ溝とが螺合することにより、前記管部材 1 3 が前記シース留め 1 2 を収容した状態で前記第 2 ホルダ 7 に固定される。

10

また、前記第 2 ホルダ 7 の基端側にはリング 1 0 b が設けられており、このリング 1 0 c によって前記第 1 ホルダ 6 の内面との間を水密にしている。

【 0 0 3 0 】

前記第 1 ホルダ 6 の中央部には、図 1 及び図 4 に示すように、固定溝 1 7 及び 2 つの係合溝 1 8 が設けられており、この固定溝 1 7 に固定ピン 2 2 を、前記係合溝 1 8 に係合ピン 1 9 を嵌入しあるいは螺合することにより、前記第 1 ホルダ 6 が接続リング 5 の先端側のホルダ係合部 5 A に固定されるようになっている。なお、前記固定溝 1 7 は、前記固定ピン 2 2 の嵌入後、充填剤 1 5 が充填されて水密となる。

【 0 0 3 1 】

前記第 1 ホルダ 6 の基端側内周面にはネジ溝が形成されており、このネジ溝と第 3 ホルダ 8 の先端側外周面に形成したネジ溝とが螺合することにより、前記第 1 ホルダ 6 が前記第 3 ホルダ 8 に固定されるようになっている。

20

【 0 0 3 2 】

前記コネクタユニット 6 1 の先端側外周面には、図 5 に示すように、係合ピン 2 3 が設けられており、この係合ピン 2 3 は前記接続リング 5 の内周面に設けた係合溝に係合するようになっている。また、前記接続リング 5 及びグリップ 4 a の外周の一部には、プランジャ 2 4 が配置されており、このプランジャ 2 4 は、水密に取付けられたプランジャカバ 2 4 A によってカバされている。

【 0 0 3 3 】

前記構成のコネクタユニット 6 1 には、図 1 に示すように、前記グリップ 4 a が取付けられ、このグリップ 4 a の先端側には前記管部材 1 3 を収容するように充填剤 1 5 を内部に充填した状態で折れ止め 1 4 が装着されるようになっている。

30

なお、前記第 2 ホルダ 7 の外周面と前記管部材 1 3 の内周面との接触部分には、全周にわたって充填剤 1 5 が配されるようになっている。

また、前記第 1 ホルダ 6 の先端側外周面と前記グリップ 4 a の先端側内周面とは、リング 1 0 a によって水密になっている。

【 0 0 3 4 】

次に、本実施例の超音波プローブ 1 におけるハウジング 3 b とフレキシブルシャフト 2 7 との結合部分を構成について図 6 及び図 7 を参照しながら説明する。

【 0 0 3 5 】

40

図 7 に示すように、従来の超音波プローブでは、ハウジング 1 0 0 とフレキシブルシャフト 1 0 2 との結合は、ハウジング 1 0 0 の内周面と、この内周面に嵌入されるフレキシブルシャフト 1 0 2 の先端側外周面とを半田等で固定されている。この場合、ハウジング 1 0 0 の一部に設けられた孔 1 0 0 a を介して半田を注入することにより、固定されることになる。

【 0 0 3 6 】

通常、フレキシブルシャフト 1 0 2 は、細径のコイルで形成された内側コイル層と、この内側コイル層に巻回され、太径のコイルで形成された外側コイル層とで構成されており、回転性を向上させている。また、フレキシブルシャフト 1 0 2 の特性は、捻り力が加わった場合、前記外側コイル層が強く、内側コイル層が弱いといった特性を有している。

50

【0037】

従来例では、前記ハウジング102の結合面102bは、前記フレキシブルシャフト102の内側コイル層に結合されており、また、フレキシブルシャフト102の外側コイル層との結合面102aは、結合面積が極めて小さいものとなっている。したがって、従来の超音波プローブでは、ハウジング100とフレキシブルシャフト102の結合が弱く、例えば捻り力が加わった場合には外れてしまう虞もあり、結合強度を大きくすることが望まれている。

【0038】

そこで、本実施例では、図6に示すように、ハウジング3bの基端側に一体形成された結合部25は、その先端側内周面がテーパ形状(円錐形状)に形成されたテーパ部25dを有し、このテーパ部25dを、このテーパ部25dと同じテーパ形状に形成されたフレキシブルシャフト27の外側コイル層に半田等で固定するようにしている。なお、前記結合部25は、従来例と同様に半田注入用の孔25cを有し、この孔25cを介して半田を注入することにより、固定されることになる。

10

【0039】

この構成より、前記ハウジング3bとフレキシブルシャフト27の外側コイル層との結合面積が従来よりも大きくなり、さらに、図6に示すように、例えば3層構造のコイル層を有するものである場合には、内側コイル層よりも太径のコイル層に対して結合部25の内周面を結合させることができる。これにより、ハウジング3bとフレキシブルシャフト27との結合強度を大きくすることができ、捻り力が加わったとしても外れることはなく、安定した回転性能が得られることになる。

20

【0040】

本実施例の超音波プローブ1は、リニア走査の追従性を向上するための改良もなされている。図8及び図9を参照して説明する。

通常の超音波プローブは、外シース内を内シースが進退動作することにより超音波振動子をリニア走査しているが、外シースの内周面と内シースとの外周面との摩擦係数が大きい場合には、超音波振動子のリニア走査の追従性に悪影響を及ぼしてしまう虞がある。

【0041】

そこで、本実施例では、超音波プローブ1の前記外シース2の内周面に、摩擦係数が少なく滑りやすい特性の樹脂層2bを設けている。つまり、図8に示すように、本実施例で用いられる外シース2は、ハウジング3bの摺動範囲に対応する長さで、通常のナイロン系樹脂等で形成された先端部2Aと、この先端部2Aとの境界から基端側にかけて延設され、ナイロン系樹脂等で形成された外側層2aの内周面に樹脂層2bを設けて形成された本体部2Bとを有して構成されている。

30

【0042】

前記樹脂層2bは、例えば熱可塑性フッ素樹脂(以下、PFA樹脂と称す)であり、このPFA樹脂は、テトラフルオロエチレン(TFE)とパーフルオロアルコキシエチレンとの共重合体からなる、完全フッ素化された熱可塑性フッ素樹脂である。このPFA樹脂の特性は、低摩擦性、非粘着性に優れ、成型品の表面平滑性を向上させることで、流動体の抵抗を小さくするなどの特性を有している。

40

【0043】

したがって、上記特性の有する樹脂層2bを外シース2の内周面に設けたことにより、内部に挿通された内シース21の外周面との摩擦係数を小さくすることができるので、この内シース21の進退動作が円滑になり、結果として、超音波振動子3aのリニア走査の追従性を向上させることができる。

【0044】

なお、本実施例では、前記樹脂層2bを外シース2の内周面に設けた場合について説明したが、これに限定されることはなく、径が大きくなる範囲で前記内シース21の外周面に設けても良く、あるいは、外シース2の内周面と内シース21の外周面との双方に設けて構成しても良い。

50

【0045】

また、リニア走査の向上化に伴い、さらに、超音波プローブ1の挿入性を良好にして観察精度を向上させるために、GW用ルーメン3Aの下部を所定のR形状に構成するとともに、ガイド溝3Bの後端側の上部を、ガイド溝3Bのガイドワイヤ挿通出口の断面形状に対応する任意のR形状に構成されている。

【0046】

本実施例の超音波プローブ1は、挿入部の細径化の改良もなされている。

つまり、図9に示すように、前記内シース21は、前記ハウジング3bと接合する接合部分21Dと、この接合部分21Dからコネクタ部4内の基端側にかけて配される本体部21cとを有しているが、この本体部21cの略全体が樹脂内にブレードを1層含浸して

10

【0047】

従来の内シースは、前記本体部21cに相当する部分がブレードを一層含浸した樹脂層とステンレス層との2層で構成されている。したがって、本実施例での内シース21は、ブレードを1層含浸したブレード入りシースのみで構成されているので、従来の内シースよりも細径となり、結果として挿入部の細径化を図ることが可能となる。

なお、内シース21の基端側は、細径化を図る必要がない箇所については、図10に示すように、例えばさらにブレードを1層含浸した樹脂層を外周上に設けて2層とした2層内シース21A、さらに、前記樹脂層を設けて3層とした3層内シース21Bとして構成しても良い。

20

【0048】

ところで、本実施例では、超音波振動子3aのリニア走査に伴い発生する虞のある超音波媒体内の気泡の発生を抑制して良好な超音波画像を得るための改良もなされている。

【0049】

通常、超音波振動子3aのリニア走査時は、ハウジング3bの回転及び進退動作したとき、この動作に伴い超音波媒体52も移動する。このとき、ハウジング3bと外シース2との隙間及び内シース21と外シース2との隙間が僅かであると、超音波媒体52の移動が妨げられる。すると、挿入部である外シース2の先端側と基端側とで超音波媒体52の圧力に差が生じる。特にハウジング3bを基端方向へ移動させた場合、ハウジング周辺に圧力が最も低下して、超音波媒体52内に気泡が発生する。そして、この気泡が超音波振動子3a上に位置すると超音波の送受信が妨げられて、画像抜けなど超音波画像の画質が低下してしまう虞がある。

30

そこで、このような不都合を解消するための従来例としては、例えば特開2003-190169号公報に開示された超音波プローブがある。この提案による超音波プローブは、図11に示すように、ハウジング103bの先端面に球状部材104を接着剤や溶接で固定することにより、流路の断面積が徐々に変化して、超音波媒体52がハウジング103bと外シース2との隙間を先端側から、もしくはその逆に流れる際、超音波媒体52の圧力低下を穏やかにして、気泡の発生を抑えている。

【0050】

ところが、前記従来例では、前記球状部材104を設けているため、この球状部材104の径に対応した大きさの台座を有するハウジング103bを構成しなければならず、必然的にハウジング103bが大きくなってしまふ。また、これに伴って、外シース2とハウジング103bとの隙間CLxは極めて狭くなってしまい、さらに超音波媒体52の圧力を低下するためにはこの隙間CLx、すなわち流体面積を大きくすることが望ましい。

40

【0051】

本実施例の超音波プローブ1は、図10に示すように、従来用いられていた球状部材104を削除することによって台座を無くして、基台のみの小型化のハウジング3bとして構成した。すなわち、前記ハウジング3bの断面面積は、従来のハウジング103bよりも小さくなる。

これにより、外シース2とハウジング3bとの隙間CL2を前記従来例(隙間CLx)

50

よりも広くすることができ、すなわち、超音波媒体 5 2 の流体面積を大きくすることができるので、ハウジング 3 b 周辺の圧力変化を抑えることができ、その結果、気泡の発生を抑制することができる。こうして、良好な超音波画像を得ることができる。

また、前記構成によれば、ハウジング 3 b の基台上に超音波振動子 3 a を載せて接着剤 2 8 により接着するのみで良いので、製造工程の簡略化を図ることも可能である。

【 0 0 5 2 】

なお、本実施例では、外シース 2 の先端内面とハウジング 3 b の先端部との間のクリアランス C L 1 は、従来の超音波プローブのクリアランス C L 0 よりも小さくなっているので、従来例よりも深部の観察部位を観察することができ、つまり、観察範囲を拡大することが可能となる。

【 0 0 5 3 】

また、本実施例の超音波プローブ 1 では、前記ハウジング 3 b は、図 1 2 に示すように、球状部材 1 0 4 を削除する他に、後端部上部の一角を切り欠いた切欠き部 3 c を形成するとともに、超音波振動子 3 a の基端部とハウジング 3 b の基端部との寸法 C L 3 を図 1 3 に示す従来のクリアランス C L z よりも短縮するように形成されている。すなわち、ハウジング 3 b 自体の全長は、従来のハウジング 3 b よりも短くなっている。

【 0 0 5 4 】

前記構成により、前記挿入部の先端部を狭い管腔の屈曲を通させる場合でも、前記ハウジング 3 b の全長が短く形成されているので、前記屈曲部の通過性を向上させることができ、ハウジング 3 b 近傍の外シース 2 を傷めることもない。また、G W 用ルーメン 3 A を有する超音波プローブ 1 でも、狭い管腔の屈曲部における 3 次元走査を容易に行うことができる。

【 0 0 5 5 】

また、従来、超音波振動子 3 a への配線作業は、ハウジング 3 b に対して半田ごての先端部 7 0 を所定角度に配置して行われていたが、ハウジング 3 b の全長を短くしても、ハウジング 3 b の後端部上部の一角に切欠き部 3 c を設けたことにより、半田ごての先端部 7 0 を所定角度に配置することができるので、簡単に超音波振動子 3 a への配線作業を行うことができる。これにより、作業性を向上させることができる。

【 0 0 5 6 】

次に、本実施例の超音波プローブ 1 のさらに詳細な構成、及び組み立て方法について図 1 4 ~ 図 3 4 を参照しながら説明する。

図 1 4 乃至図 3 4 は本実施例の超音波プローブの詳細な構成及び組み立て方法を説明するためのもので、図 1 4 はハウジングとフレキシブルシャフトとの結合工程の説明図、図 1 5 乃至図 1 7 は図 1 4 の工程により結合された振動子ユニットの構成を示し、図 1 5 は振動子ユニット部分の上面図、図 1 6 は図 1 5 の振動子ユニット部分の断面図、図 1 7 (a) は図 1 6 の D - D 線断面図、図 1 7 (b) は図 1 6 の E - E 線断面図である。図 1 8 及び図 1 9 は振動子ユニットに内シースを取付ける取付工程を説明するもので、図 1 8 は振動子ユニット及び内シースを第 1 インナ本体に取付けたインナユニット全体の断面図、図 1 9 (a) はハウジングと内シースとの固定部分の断面図、図 1 9 (b) は図 1 9 (a) の F - F 線断面図である。図 2 0 は図 1 8 のインナユニットとリングを装着した口金との取付工程を説明するための断面図、図 2 1 は図 2 0 の取付工程後のインナユニットに第 2 インナ本体を取付ける工程を説明する断面図、図 2 2 は第 2 インナ本体と口金との仮止め工程及び第 2 インナ本体、口金に対するコネクタ本体の取付工程を説明するための断面図、図 2 3 は図 2 2 の G - G 線断面図、図 2 4 は図 2 2 の H - H 線断面図である。図 2 5 はコネクタ本体内の電気部品等の取付工程を説明するための断面図、図 2 6 は図 2 5 の I - I 線断面図、図 2 7 は図 2 5 の J - J 線断面図、図 2 8 は図 2 5 の基板部 4 8 の拡大図、図 2 9 は図 2 5 の K 矢視図である。図 3 0 は図 2 2 の仮止め工程により位置決めされた後、第 2 インナ本体と口金との本固定工程を説明するための断面図、図 3 1 は図 3 0 の L - L 線断面図、図 3 2 は図 3 0 のインナユニットに本体カバー等の部材を組み立てて構成されたコネクタユニットの取付工程を説明するための断面図、図 3 3 は図 3 2 の M - M

10

20

30

40

50

線断面図、図 3 4 は図 3 2 の N - N 線断面図、である。

【 0 0 5 7 】

本実施例の超音波プローブ 1 では、図 1 4 に示すように、作業者は、超音波振動子 3 a を装着するハウジング 3 b とフレキシブルシャフト 2 7 とを半田を用いて結合する。この場合、本実施例では、前記したようにハウジング 3 b の基端側に一体形成された結合部 2 5 は、その先端側内周面がテーパ形状（円錐形状）に形成されたテーパ部 2 5 d を有し、このテーパ部 2 5 d を、フレキシブルシャフト 2 7 の前記テーパ部 2 5 d と同形状の外側コイル層に半田等で固定するようにしている。なお、前記テーパ部 2 5 d を含む結合部 2 5 は、半田注入用の孔 2 5 c を介して半田を注入することにより、固定されることになる。

10

この構成より、前記ハウジング 3 b とフレキシブルシャフト 2 7 の外側コイル層との結合面積が従来よりも大きくなり、さらに、図 1 4 に示すように、例えば 3 層構造のコイル層を有するものである場合には、内側コイル層よりも太径のコイル層に対して結合部 2 5 の内周面を結合させることができる。これにより、ハウジング 3 b とフレキシブルシャフト 2 7 との結合強度を大きくすることができ、捻り力が加わったとしても外れることはなく、安定した回転性能が得られることになる。

【 0 0 5 8 】

次に、図 1 5 及び図 1 6 に示すように、作業者は、ハウジング 3 b に結合されたフレキシブルシャフト 2 7 に同軸ケーブル 2 7 a を挿通し、ハウジング 3 b に超音波振動子 3 a を載せて前記同軸ケーブル 2 7 a を半田を用いて配線する。そして、作業者は、超音波振動子 3 a をハウジング 3 b の底面上に設けられた半田部 3 0 上に接着剤 2 8 を用いて接着固定する（図 1 7 (b) 参照）。また、超音波振動子 3 a の超音波を送受信する面以外は、接着剤 2 8 を盛りつけることにより接着固定する。

20

【 0 0 5 9 】

前記同軸ケーブル 2 7 a の一方の先端部の編組線部は、図 1 6 及び図 1 7 (a) に示すように、前記ハウジング 3 b の基台上の半田部 3 0 を介して超音波振動子 3 a の先端部及びこれに導通している電気端子 2 9 a に電氣的に接続される。また、前記同軸ケーブル 2 7 a の一方の先端部の芯線部は、図 1 6 に示すように、前記超音波振動子 3 a の後端部の電気端子 2 9 b に電氣的に接続される。これらの接続部分には前記接着剤 2 8 が盛りつけられることにより封止して、これら接続部分の電気端子 2 9 a 、 2 9 b 間を電氣的にショートしないようにしている。こうして、振動子ユニット 2 6 の組み立てを完了する。

30

【 0 0 6 0 】

そして、作業者は、図 1 8 及び図 1 9 (a) 、図 1 9 (b) に示すように、組み立てられた振動子ユニット 2 6 に内シース 2 1 を組み付ける。

この場合、図 1 9 (a) 、図 1 9 (b) に示すように、内シース 2 1 のハウジング 3 b 側先端部は、フランジを形成した軸受け部 3 2 を介してハウジング 3 b の結合部 2 5 及びフレキシブルシャフト（図 1 8 参照）が回転可能に固定される。

【 0 0 6 1 】

そして、作業者は、図 1 8 に示すように、前記内シース 2 1 の基端部を第 1 インナ本体 3 3 の先端側にねじ込んで組み付ける。この第 1 インナ本体 3 3 の外周の一部にはリング 3 4 が装着されている。

40

【 0 0 6 2 】

次に、作業者は、図 2 0 に示すように、先に前記第 1 インナ本体 3 3 内に組み付けられる口金 3 6 に、超音波媒 5 2 の漏れ防止用のリング 3 7 を組み付ける。この場合、前記口金の所定位置には、取付凹部 3 6 b が形成されており、この取付凹部 3 6 b に前記リング 3 7 が装着されるようになっている。

【 0 0 6 3 】

本実施例では、この口金 3 6 に対するリングの装着を容易に行うために、前記取付凹部 3 6 b 近傍のリング装着方向側の口金部 3 6 d を、テーパ斜面を有する円錐面形状としている。これにより、作業者は、前記口金 3 6 の図 2 0 中左方向からリング 3 7 を

50

嵌入して装着することになるが、前記口金部 36d は円錐面を形成しているため、リング 37 自体を破損させることなく、容易にリング 37 を前記取付凹部 36b まで移動させると同時にこの取付凹部 36b に装着することが可能となる。なお、前記装着されるリング 37 には、超音波媒体 52 が塗布されることで装着する際の滑りを容易に行えるようになっている。

【0064】

そして、作業者は、図 20 に示すように、口金 36 の内側に前記同軸ケーブル 27a を挿通し、フレキシブルシャフト 27 の基端部と前記口金 36 とを接着固定する。この場合、前記口金 36 の先端部には、接着剤を注入するための穴 36a が設けられており、この穴 36a を介して接着剤を注入することにより、前記フレキシブルシャフト 27 と前記口金 36 とを接着固定する。

10

【0065】

その後、作業者は、前記同軸ケーブル 27a の基端部から図 20 に示す小さなリング 37a を前記口金 36 の基端部の内面まで嵌入し、前記同軸ケーブル 27a と口金 36 との隙間を水密にする。

なお、前記口金 36 には、後述するが前記口金 36 と後述する第 2 インナ本体 38 との仮止め及び固定するための固定溝 36c が設けられている。

【0066】

次に、作業者は、図 20 の工程により組み付けたインナユニットに、第 2 インナ本体 38 を組み付ける。この場合、作業者は、図 21 に示すように、インナユニットの口金 36 の基端部を嵌合するように、図中右側から第 2 インナ本体 38 を組み付け、その後、この第 2 インナ本体 38 の先端側内面に設けられたネジ溝と、第 1 インナ本体 33 の外周面に形成されたネジ溝とを螺合することにより、前記第 1 インナ本体 33 に前記第 2 インナ本体 38 を組み付ける。この第 1 インナ本体 33 と前記第 2 インナ本体 38 との間には、リング 34 が設けられているので、第 1 インナ本体 33 と第 2 インナ本体 38 との間は水密になっている。

20

なお、前記第 2 インナ本体 38 の外周の一部には、後述するが前記口金 36 と前記第 2 インナ本体 38 とが回転しないように固定するためのネジ穴 38b が設けられている。

【0067】

次に、作業者は、図 22 に示すように、第 2 インナ本体 38 と口金 36 との仮止め工程及び第 2 インナ本体 38、口金 36 に対するコネクタ本体 42 の取付工程を行う。

30

前記仮止め工程では、作業者は、第 2 インナ本体 38 の側面の貫通穴である固定穴 38b から、回転止め治具 39 を挿通し、内部の口金 36 の穴 36a と係合することにより、口金 36 が前記第 2 インナ本体 38 に対して回転しないように仮止めを行う（図 23 参照）。

【0068】

そして、作業者は、その仮止めの状態にて、前記口金 36 の基端部にベアリング 40 と導通バネ 41 を装着し、図 22 に示すコネクタ本体 42 を前記口金 36 の基端部に嵌合しながらねじ込む。この際、前記口金 36 は、回転止め治具 39 による係合のため回転しないので、第 2 インナ本体 38 を摘みながら前記コネクタ本体 42 を回転させることでねじ込むことが可能となる。なお、前記コネクタ本体 42 は、その先端部内周面に形成されたネジ溝と、口金 36 の基端部外周に形成されたネジ溝とを螺合することにより、装着されるようになっている。

40

【0069】

そして、作業者は、前記口金 36 及び第 2 インナ本体 38 に前記コネクタ本体 42 をねじ込んだら、前記第 2 インナ本体 38 からベアリング 40 が外れないように、前記第 2 インナ本体 38 の基端側側面部に設けた固定溝 38c からビス 43 を螺合して固定する（図 24 参照）。また、作業者は、前記コネクタ本体 42 の固定状態がゆるまないように、前記口金 36 の基端面（開口端）と前記コネクタ本体 42 の内周面とを接着剤 43a によって接着する。このとき、前記接着剤 43a は、口金 36 に組み付けたリング 37 が外れ

50

ないようにこのリング 37 の外側から重ねるように盛りつけられている。

【0070】

従来例では、図 35 に示すように、口金 36 には穴 36 a に相当する穴はなく、インナ本体 91 に対して口金 92 を仮止めできない。また、仮止めされない状態にて、口金 36 の基端側から、同軸ケーブル 27 a が挿通されている状態にて内部にシール剤 99 を充填して水密にした後、接着剤 99 a を設けることにより、同軸ケーブル 27 a を口金 92 に固定し且つこの口金 92 の開口から超音波媒体が漏れないように封止していたため、作業しづらく、また、超音波媒体の封止状態も確認できない。

また、この口金 92 に嵌合されたコネクタ本体 93 と、前記インナ本体 91 とは、図 35 に示すように、ロックピン 98 にて固定していたので、このロックピン 98 の取付位置が難しく、取付位置によっては、このロックピン 98 の下部と回転するコネクタ本体 93 の外周面とが接触する虞があり、このような構造は回転性を向上させるためには好ましくない。

【0071】

しかしながら、本実施例では、上記構成により、このような従来の不都合を解消しており、すなわち、前記第 2 インナ本体 38 の側面に貫通穴である固定穴 38 b を設けているので、この固定穴 38 b から、回転止め治具 39 を挿通し、内部の口金 36 の穴 36 a と係合することにより、口金 36 が前記第 2 インナ本体 38 に対して回転しないように仮止めすることができる。

また、口金 36 が仮止め状態にあるので、第 2 インナ本体 38 を摘みながら前記コネクタ本体 42 を回転させることでこの口金 36 にねじ込むことが可能となる。

さらに、ロックピン 98 を使わずに、前記第 2 インナ本体 38 からベアリング 40 が外れないように、前記第 2 インナ本体 38 の固定溝 38 c からビス 43 を螺合することにより、コネクタ本体 42 を第 2 インナ本体 38 及び口金 36 に固定することができる。

さらに、また、前記コネクタ本体 42 の固定状態がゆるまないように、前記口金 36 の基端面と前記コネクタ本体 42 の内周面とは、接着剤 43 a にて固定すると同時に、この接着剤 43 a は口金 36 に組み付けたリング 37 が外れないようにこのリング 37 の外側を重ねるように盛りつけることにより、同軸ケーブル 27 a を口金 36 に固定し且つこの口金 36 の開口端から超音波媒体 52 が漏れないように封止することができるので、作業が容易となる。また、口金 36 の開口端側に接着剤 43 a を設けたので、超音波媒体 52 の封止状態も容易に確認できる。

このような構成により、簡単な構成にて、組み立て作業性を向上させることができるとともに、組み立て工程の簡略化からコスト低減に大きく寄与する。

【0072】

次に、作業者は、図 25 に示すように、前記コネクタ本体 42 の基端側に電気信号用のコネクタ（プラグ）44 と回転伝達用の回転ピン 45 を取り付け、そして、前記コネクタ本体 42 内部に基板 46 やコイル 47 等の電気部品を設置するとともに、同軸ケーブル 27 a 及び駆動ユニットから延設されるケーブル 27 b の配線を行う。

【0073】

この場合、前記基板 46 には、前記コイル 47 の両側の電気端子 47 a が半田 46 a によって接続される。そして、この基板 46 は、図 26 に示すように、ビス 49 の螺合により前記コネクタ本体 42 に固定される。

【0074】

また、前記基板 46 近傍の基板部 48 の具体的な構成が図 28 に示されており、また、図 25 中の K 視野図が図 29 に示されている。これら図 28 及び図 29 に示すように、基板 46 の裏面側の一方の端子（基端側の電気端子 47 a）にはケーブル 27 b の信号線が半田 46 a にて接続され、また、他方の端子（先端側の電気端子 47 a）には、前記ケーブルの信号線が半田 46 a にて接続される。この先端側の電気端子 47 a は、振動子ユニット側の同軸ケーブル 27 a の信号線が半田 46 a を介して電氣的に接続されるようになっている。このような構成により、振動子ユニット側の同軸ケーブル 27 a と駆動ユニッ

10

20

30

40

50

ト側のケーブル27bとが電氣的に導通される。

なお、前記回転ピン45は、図27に示すように、上下一対取り付けられており、さらに、これら回転ピン45の側面側のコネクタ本体42内には固定パイプ50が接着剤50aによって固定されるようになっている。

【0075】

次に、作業者は、図30に示すように、内シース21の外れ防止のために、ゴムリング51Aを第1インナ本体33の先端側に取り付けるとともに、この取り付けられたゴムリング51Aの上からリング押え51を前記第2インナ本体38に取り付ける。この場合、リング押え51の内周面に設けられたネジ溝と、第2インナ本体38の先端側外周面に設けられたネジ溝とを螺合することにより、固定する。

10

【0076】

そして、作業者は、前記リング押え51を取り付けた後、前記固定穴38bから前記回転止め治具39を外し、その固定穴38bをから内部に超音波媒体52を注入して満たした後、前記超音波媒体52が漏れないように、開閉ネジ53により封止する(図31参照)。

こうして、組み付けられた内部ユニット55は、次に、図32及び図34に示すように、前記内部ユニットの55の外側に第2パイプ56が組み付けられた後、この第2パイプ56の外側には本体カバ59が組み付けられる。この場合、前記第2パイプ56と前記本体カバ59との基端側の内部にはリング57が設けられており、このリング57によって前記第2パイプ56と前記本体カバ59との間を水密にしている。

20

【0077】

一方、作業者は、図32に示すように、前記内部ユニット55の先端側に位置する前記第2パイプ56を内部に押さえつけるように押えリング部材58を取り付けた後、この押えリング部材58の外側から折れ止めカバ60を嵌合し前記本体カバ59の先端側に接着固定する。

【0078】

このようにして各部材が組み付けられることにより図1に示すコネクタユニット61となる。なお、組み付け完了後の前記口金36の開閉ネジ53近傍のコネクタユニット61の断面が図33に示されている。

【0079】

次に、作業者は、図1に示すように、前記コネクタユニット61の外側に、前記接続リング5を組み付け、さらに、グリップ4aを組み付ける。

30

そして、作業者は、前記コネクタユニット61の先端側から外シース2を組み付ける。この場合、本実施例では、前記第1ホルダ6に対し前記第2ホルダ7を螺合により軸方向に移動させることができるので、この第2ホルダ7と接続する外シース2の長さを調節することができる。これにより、予めコネクタユニット61との接合により内シース21の長さが決定されているので、外シース2の先端部内面との間のクリアランスCL1を小さくするようにハウジング3bを配置することができる(図2参照)。

こうして、本実施例における3次元走査用の超音波プローブ1の組み立てを完了する。

【0080】

したがって、本実施例によれば、口金36の基端側の開口端より、内部に充填された超音波媒体52の漏れを防ぐためのリング37aを挿入するとともに、このリング37aの上から前記口金36の開口端を覆うように接着剤43aを設けることにより、前記口金36の開口端を封止でき、また、この接着剤43aによって、フレキシブルシャフト27内から延設される同軸ケーブル27aを前記口金36の内部に固定する同時に前記口金36の開口端をコネクタ本体52に固定することができる。これにより、簡単な構成で口金36の後端側の開口を封止して超音波媒体52の漏れを防ぐとともに、組立て性を向上することができる超音波プローブ1の実現が可能となる。

40

また、超音波プローブ1の前記外シース2の内周面に、摩擦係数が少なく滑りやすい特性の樹脂層2bを設けたことにより、内部に挿通された内シース21の外周面との摩擦係

50

数を小さくすることができるので、この内シース 2 1 の進退動作が円滑になり、結果として、超音波振動子 3 a のリニア走査の追従性を向上させることができる。

また、前記内シース 2 1 の本体部 2 1 c の略全体を、樹脂内にブレードを 1 層含浸してなるブレード入りシースとして構成することにより、従来の内シースよりも細径となり、結果として挿入部の細径化を図ることができる。

また、従来用いられていたハウジングの球状部材 1 0 4 を削除することによってハウジング 3 b の小型化を図りハウジング 3 b の断面面積を小さくしたことにより、超音波媒体 5 2 の流体面積を大きくすることができるので、ハウジング 3 b 周辺の圧力変化を抑えて、気泡の発生を抑制することができる。また、ハウジング 3 b の全長を小さく構成することができるので、挿入部の先端部を狭い管腔の屈曲を通させる場合でも、この屈曲部の通過性を向上させることができ、さらに、超音波振動子 3 a の取り付け作業も容易となる。

10

さらに、前記第 1 ホルダ 6 に対し前記第 2 ホルダ 7 を螺合により軸方向に移動させることができるので、この第 2 ホルダ 7 と接続する外シース 2 の長さを調節することができ、外シース 2 の先端部内面との間のクリアランス C L 1 を小さくするようにハウジング 3 b を配置することができる。これにより、挿入部の外シース 2 の先端部とその内部のハウジング 3 b の先端部との間のクリアランス部分に生じる虞のある折れの発生を防止できる。

【 0 0 8 1 】

なお、本発明は、以上述べた実施形態のみに限定されるものではなく、発明の要旨を逸脱しない範囲で種々変形実施可能である。

20

【 図面の簡単な説明 】

【 0 0 8 2 】

【 図 1 】 図 1 乃至図 1 3 は本発明の一実施例の超音波プローブの構成を説明するためのもので、図 1 は超音波プローブの断面図。

【 図 2 】 図 1 の挿入部の先端部の拡大図。

【 図 3 】 図 1 の A - A 線断面図。

【 図 4 】 図 1 の B - B 線断面図。

【 図 5 】 図 1 の C - C 線断面図。

【 図 6 】 ハウジングとフレキシブルシャフトとの結合部分の断面図。

【 図 7 】 従来の超音波プローブのハウジングとフレキシブルシャフトとの結合部分の断面図。

30

【 図 8 】 図 1 の先端部を含む外シースの断面図。

【 図 9 】 図 1 の内シースの断面図。

【 図 1 0 】 図 1 のハウジングを含む先端部の断面図。

【 図 1 1 】 従来の超音波プローブのハウジングを含む先端部の断面図。

【 図 1 2 】 ハウジングを含む先端部の変形例を示す断面図。

【 図 1 3 】 変形例に対応する従来例のハウジングを含む先端部の断面図。

【 図 1 4 】 図 1 4 乃至図 3 4 は本実施例の超音波プローブの詳細な構成及び組み立て方法を説明するためのもので、図 1 4 はハウジングとフレキシブルシャフトとの結合工程の説明図。

40

【 図 1 5 】 図 1 5 乃至図 1 7 は図 1 4 の工程により結合された振動子ユニットの構成を示し、図 1 5 は振動子ユニット部分の上面図。

【 図 1 6 】 図 1 5 の振動子ユニット部分の断面図。

【 図 1 7 】 図 1 7 (a) は図 1 6 の D - D 線断面図、図 1 7 (b) は図 1 6 の E - E 線断面図。

【 図 1 8 】 図 1 8 及び図 1 9 は振動子ユニットに内シースを取付ける取付工程を説明するもので、図 1 8 は振動子ユニット及び内シースを第 1 インナ本体に取付けたインナユニット全体の断面図。

【 図 1 9 】 図 1 9 (a) はハウジングと内シースとの固定部分の断面図、図 1 9 (b) は図 1 9 (a) の F - F 線断面図。

50

【図 2 0】図 1 8 のインナユニットとリングを装着した口金との取付工程を説明するための断面図。

【図 2 1】図 2 0 の取付工程後のインナユニットに第 2 インナ本体を取付ける工程を説明する断面図。

【図 2 2】第 2 インナ本体と口金との仮止め工程及び第 2 インナ本体、口金に対するコネクタ本体の取付工程を説明するための断面図。

【図 2 3】図 2 2 の G - G 線断面図。

【図 2 4】図 2 2 の H - H 線断面図。

【図 2 5】コネクタ本体内の電気部品等の取付工程を説明するための断面図。

【図 2 6】図 2 5 の I - I 線断面図。

【図 2 7】図 2 5 の J - J 線断面図。

【図 2 8】図 2 5 の基板部 4 8 の拡大図。

【図 2 9】図 2 5 の K 矢視図。

【図 3 0】図 2 2 の仮止め工程により位置決めされた後、第 2 インナ本体と口金との本固定工程を説明するための断面図。

【図 3 1】図 3 0 の L - L 線断面図。

【図 3 2】図 3 0 のインナユニットに本体カバー等の部材を組み立てて構成されたコネクタユニットの取付工程を説明するための断面図。

【図 3 3】図 3 2 の M - M 線断面図。

【図 3 4】図 3 2 の N - N 線断面図。

【図 3 5】駆動ユニットからの回転動力をフレキシブルシャフトに伝達するための伝達機構を示す従来の超音波プローブの断面図。

【符号の説明】

【 0 0 8 3 】

- 1 ... 超音波プローブ、
- 2 ... 外シース、
- 2 a ... 外側層、
- 2 b ... 樹脂層、
- 3 ... 振動子ユニット、
- 3 A ... G W 用ルーメン、
- 3 B ... ガイド溝、
- 3 a ... 超音波振動子、
- 3 b ... ハウジング、
- 4 ... コネクタ部、
- 1 2 ... シース留め、
- 1 3 ... 管部材、
- 1 5 ... 充填剤、
- 2 0 ... 先端部、
- 2 1 ... 内シース、
- 2 5 ... 結合部、
- 2 5 c ... 孔、
- 2 5 d ... テーパー部、
- 2 7 ... フレキシブルシャフト、
- 2 7 a ... 同軸ケーブル、
- 2 7 b ... ケーブル、
- 2 8 ... 接着剤、
- 3 6 a ... 穴、
- 3 6 b ... 嵌合溝、
- 3 6 c ... 固定溝、
- 3 6 d ... 口金部、

10

20

30

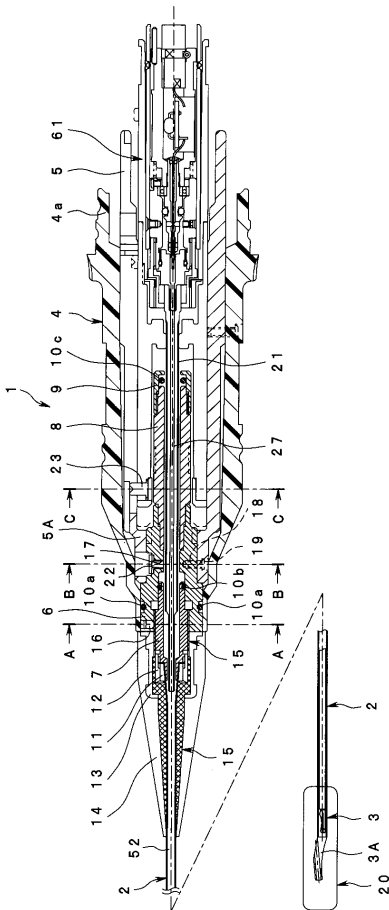
40

50

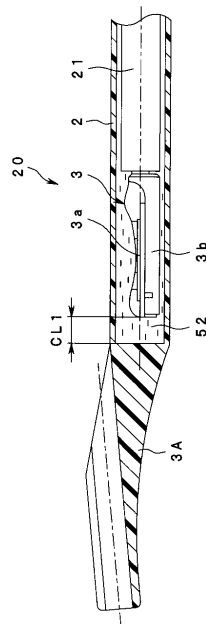
- 37 a ... オリング、
- 38 a、38 b ... 固定穴、
- 38 c ... 固定溝、
- 39 ... 回転止め治具、
- 42 ... コネクタ本体、
- 43 ... ビス、
- 43 a ... 接着剤、
- 52 ... 超音波媒体、
- 53 ... 開閉ネジ、
- 55 ... 内部ユニット、
- 59 ... 本体カバ、
- 61 ... コネクタユニット。

代理人 弁理士 伊 藤 進

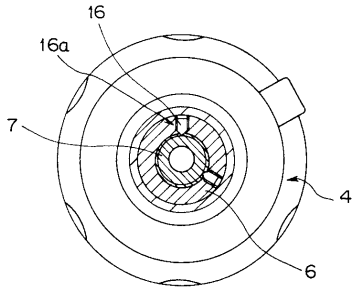
【図 1】



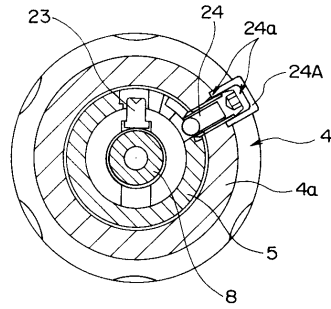
【図 2】



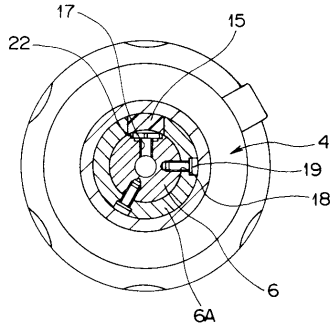
【 図 3 】



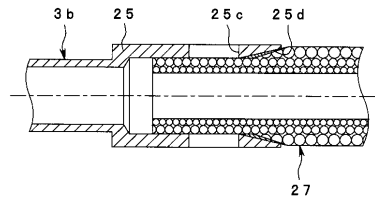
【 図 5 】



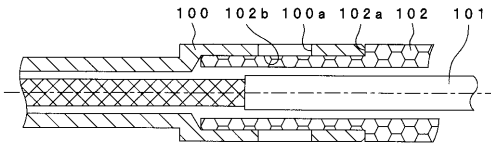
【 図 4 】



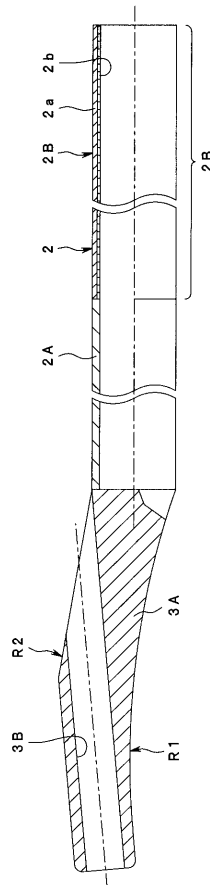
【 図 6 】



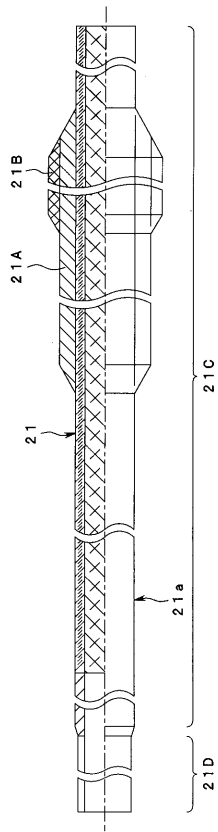
【 図 7 】



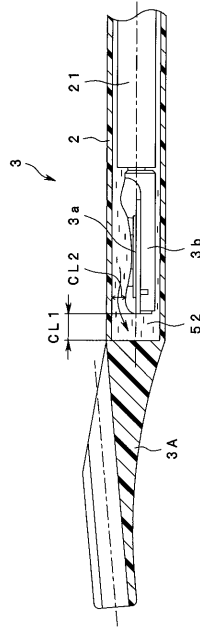
【 図 8 】



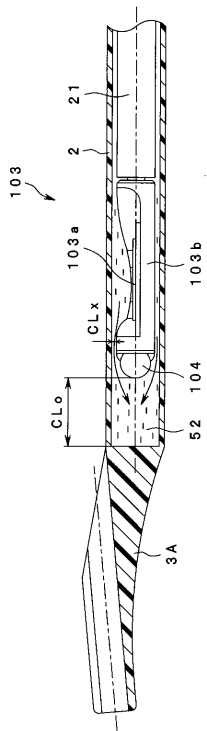
【 図 9 】



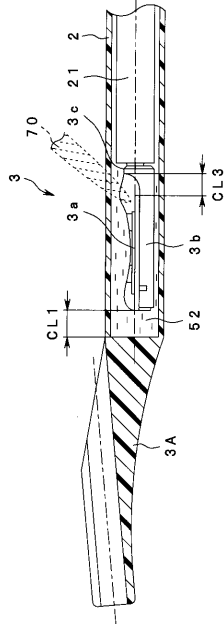
【 図 10 】



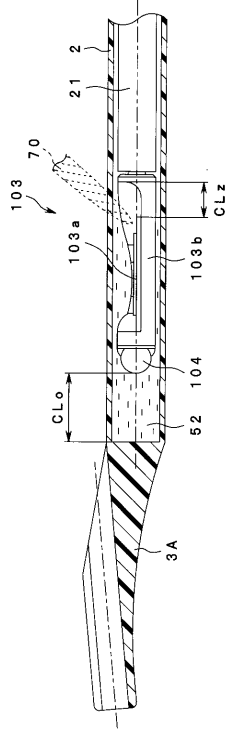
【 図 11 】



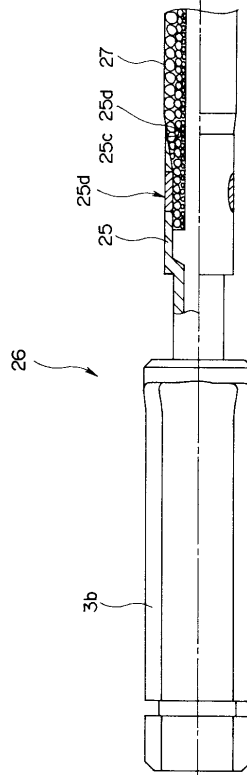
【 図 12 】



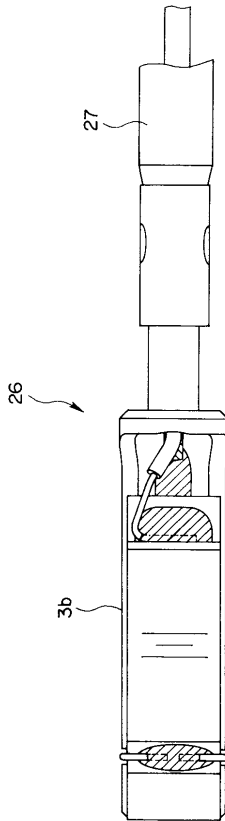
【 図 1 3 】



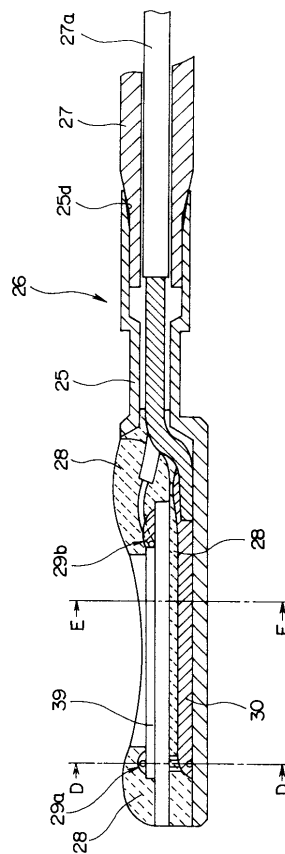
【 図 1 4 】



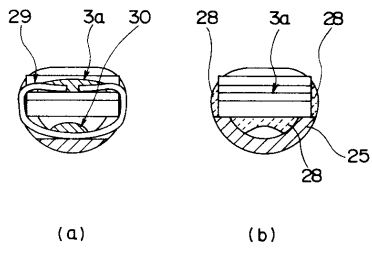
【 図 1 5 】



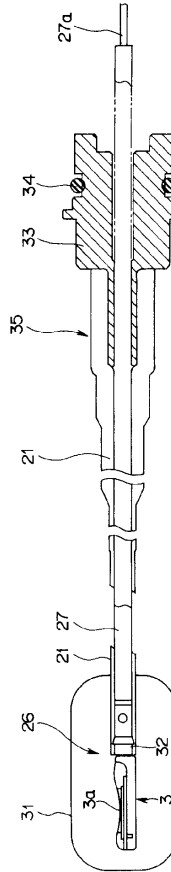
【 図 1 6 】



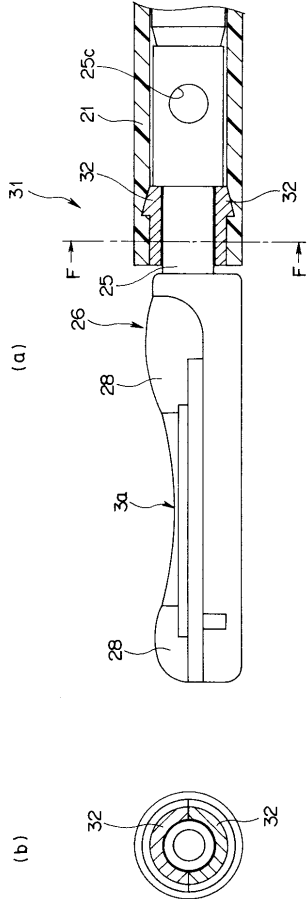
【 図 17 】



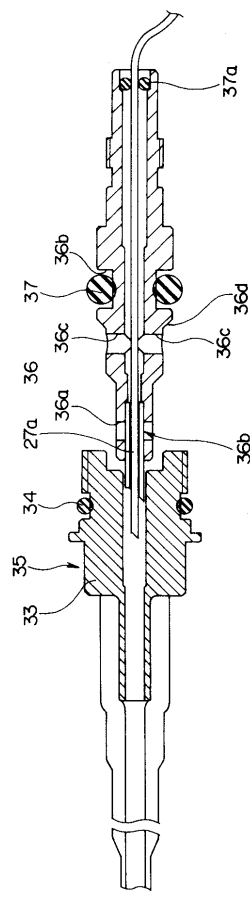
【 図 18 】



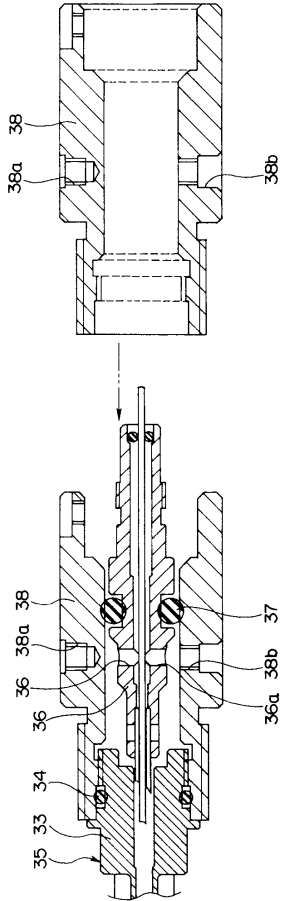
【 図 19 】



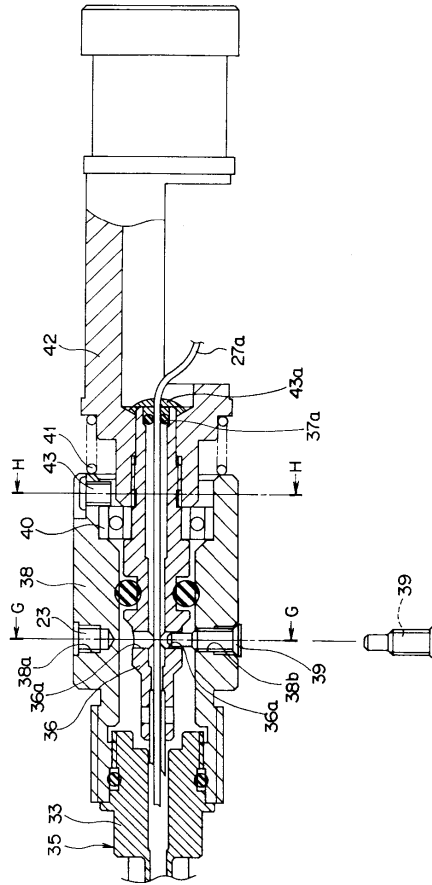
【 図 20 】



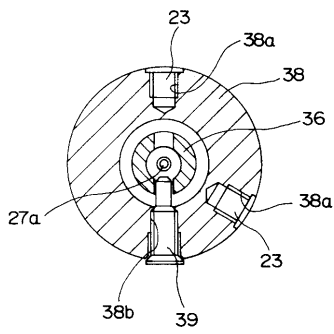
【 図 2 1 】



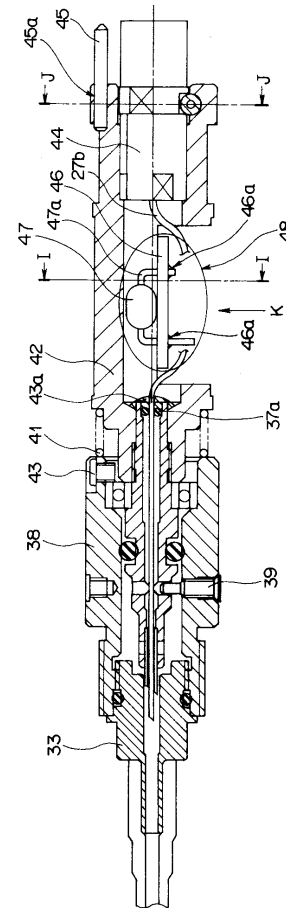
【 図 2 2 】



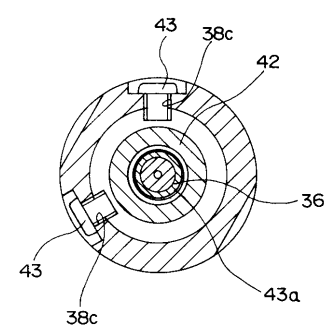
【 図 2 3 】



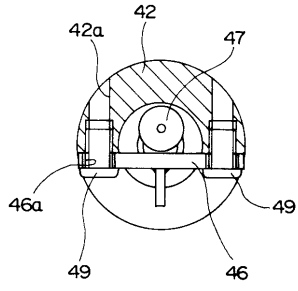
【 図 2 5 】



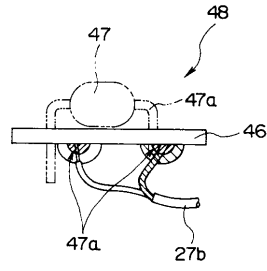
【 図 2 4 】



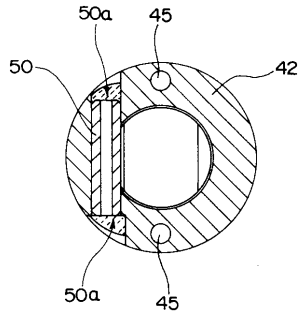
【 図 2 6 】



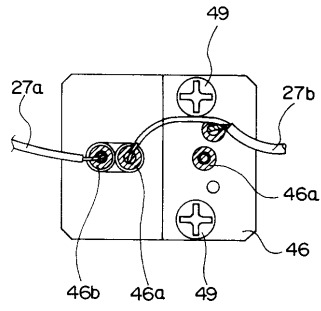
【 図 2 8 】



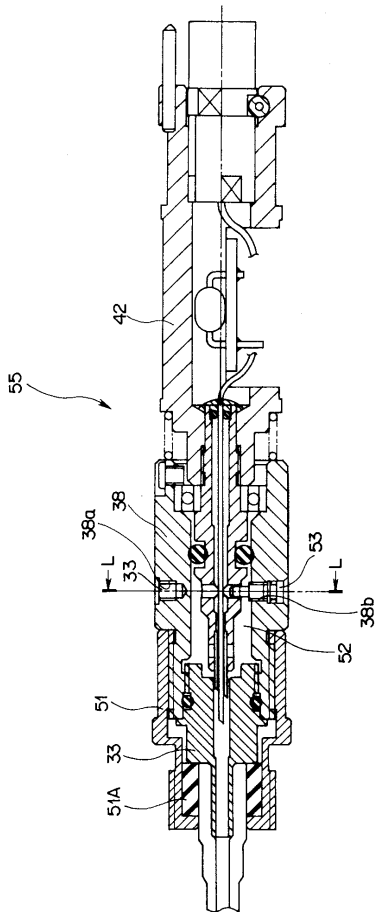
【 図 2 7 】



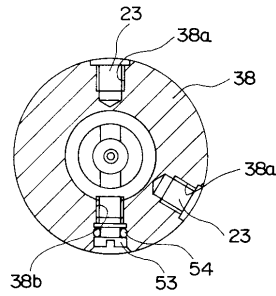
【 図 2 9 】



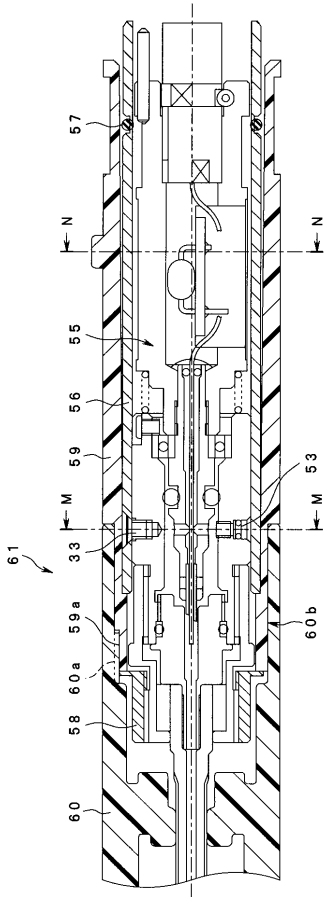
【 図 3 0 】



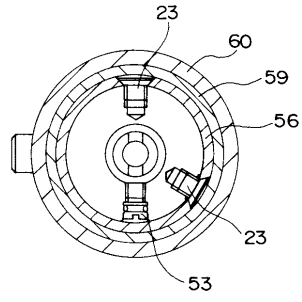
【 図 3 1 】



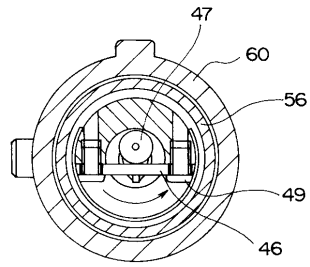
【 図 3 2 】



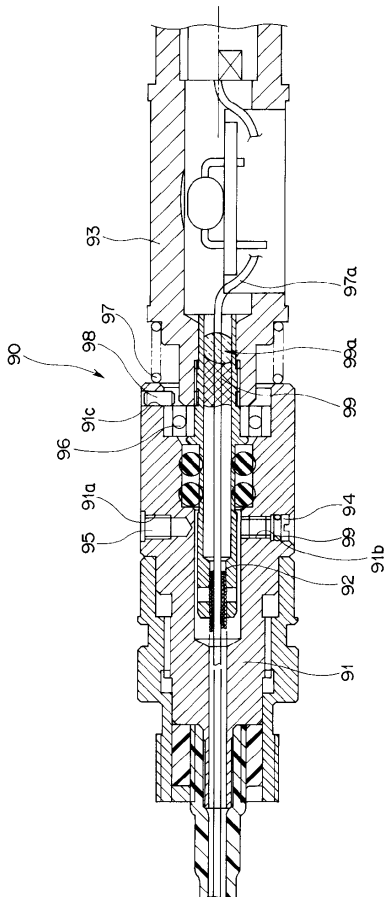
【 図 3 3 】



【 図 3 4 】



【 図 3 5 】



专利名称(译)	超声波探头		
公开(公告)号	JP2006075531A	公开(公告)日	2006-03-23
申请号	JP2004266031	申请日	2004-09-13
[标]申请(专利权)人(译)	奥林巴斯株式会社		
申请(专利权)人(译)	奥林巴斯公司		
[标]发明人	佐藤雅俊 児玉啓成		
发明人	佐藤 雅俊 児玉 啓成		
IPC分类号	A61B8/12		
FI分类号	A61B8/12		
F-TERM分类号	4C601/BB03 4C601/BB13 4C601/BB14 4C601/BB26 4C601/EE10 4C601/EE13 4C601/EE16 4C601/EE20 4C601/FE01 4C601/GA02 4C601/GA03 4C601/GB41 4C601/GC02 4C601/GC07 4C601/GC10 4C601/GC23		
代理人(译)	伊藤 进		
其他公开文献	JP4530775B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

要解决的问题：提供一种超声波探头，其能够通过以简单的结构密封基座的后端侧上的开口来防止超声波介质的泄漏并且改善组装性能。 解决方案：在本发明的超声波探头1中，从基座36的基端侧的开口端插入用于防止填充在插入端的超声波介质52泄漏的O形环37a，如图37a所示，设置粘合剂43a以覆盖基部36的开口端，从而密封基部36的开口端。另外，该粘合剂43a将从柔性轴27的内部延伸的同轴电缆27a固定到基部36的内部，并且同时将基部36的开口端固定到连接器主体52。 .The 22

